

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-048

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

为满足下游市场对光伏焊带的需求，公司主动对产能进行了扩张，通过使用自有资金的方式对“年产涂锡铜带（丝）15,000吨项目”进行了部分建设，并已逐步投入使用。由于公司正常生产经营对流动资金的需求较大，公司拟通过银行贷款的方式补充部分流动资金。同时为降低财务费用、提升盈利能力，公司扩大了与综合利率较低的银行的合作规模，拟对各银行的授信额度进行调整，具体情况如下：

授信银行	已预计授信金额	本次新增授信	合计授信额度
中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	不超过 5,000.00 万元人民币	不超过 10,000.00 万元人民币	不超过 15,000.00 万元人民币
中信银行股份有限公司苏州分行	不超过 2,000.00 万元人民币	不超过 8,000.00 万元人民币	不超过 10,000.00 万元人民币
苏州银行股份有限公司吴江支行		不超过 5,000.00 万元人民币	不超过 5,000.00 万元人民币
中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行		不超过 8,000.00 万元人民币	不超过 8,000.00 万元人民币
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	不超过 5,000.00 万元人民币	不超过 10,000.00 万元人民币	不超过 15,000.00 万元人民币

合计	不超过 12,000.00 万元人民币	不超过 41,000.00 万元人民币	不超过 53,000.00 万元人民币
----	---------------------	---------------------	---------------------

注：以上授信担保方式均为信用，期限自股东大会审议通过并与银行签订协议之日起一年。

二、审议和表决情况

2022年6月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次增加银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金。对银行授信额度的调整有利于公司业务规模的扩张，同时降低贷款利息支出，提升盈利能力，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日